*红色字迹为新产品

展台号 Booth Number

W2127

斯宾仪(上海)设备制造有限公司

SBI SHANGHAI EQUIPMENT MANUFACTURE CO.,LTD.

高能束焊接设备

SBI 等离子多功能交直流焊机

产品简介

SBI 等离子多功能交直流焊机 PMI-350 AC/DC TL 等离子缝焊/点焊/粉末堆焊/交直流焊/穿孔焊/钎焊/微束焊等 高度稳定的等离子弧 内置 PCS 等离子软件控制系统 -可存储多种焊接工艺并带参数锁定功能 可适配自动化操作 多功能人性化触摸显示器 带监控功能的内置自循环冷却装置



www.sbi-plasma.com stella.shen@shanghaiunity.com

展合号 Booth Number

W1522

波宾电子束技术 (苏州) 有限公司

PRO-BEAM ELECTRON BEAM TECHNOLOGY SUZHOU

高能束焊接设备

K2 电子束焊接设备

产品简介

占地面积小,节省空间。简化了搬迁时所有元件的安装工作。因此,运输和安装的成本很低。 基本配置包括用于加工小型、中型和大型圆柱形部件的旋转装置。该设备还可选配过闸穿梭搬运系统,用于在生产过程中装载和卸载部件。生产率和可用性由此得以提高。



www.pro-beam.cn yiqiu.xu@pro-beam.cn

展合号 Booth Number

W1522

波宾电子束技术 (苏州) 有限公司

PRO-BEAM ELECTRON BEAM TECHNOLOGY SUZHOU

高能束焊接设备

K 40 电子束焊接设备

产品简介

送丝装置实现了附加材料焊接以及 3D 打印应用研发。该设备可按需选配旋转/摆动/提升装置焊接设备 K 40 可与所有外置波宾电子束发生器组合工作。选配过闸穿梭搬运系统可在加工过程中实现抽真空以及装载和卸载作业。生产率和可用性也由此得以提高。



www.pro-beam.cn yiqiu.xu@pro-beam.cn

展台号 Booth Number

W5105

北京昆塔科技有限公司 BEIJING QUANTA TECHNOLOGY CO.,LTD 高能束焊接设备 真空电子束焊机

产品简介

大型通用电子束焊机



www.quantec.cn gaodafei@126.com

展台号 Booth Number

W4125

南京英田激光科技有限公司

NANJING INTANE LASER TECHNOLOGY CO.LTD.

高能束焊接设备

新型手持激光焊接平台

产品简介

替代传统焊接方式,满足多角度多位置需求,焊缝美观,维护成本低;适用于大量钣金行业,如厨卫、门窗、杯壶、汽车零配件等中小型企业。



www.intanelaser.com.cn rong.dong@intaneoptics.com

展台号 Booth Number

E2546

浙江热刺激光技术有限公司 ZHEJIANG RECI LASER TECHNOLOGY CO.,LTD 高能束焊接设备 高功率单模连续光纤激光器

产品简介

FSC 系列高功率单模连续光纤激光器完全由热刺激光自主研发和生产,通过解决限制高功率单模光纤激光器平均功率进一步提升的模式不稳定(TMI)、受激拉曼散射

(SRS)、光束质量差等瓶颈问题,将单谐振腔、单横模激光的平均输出功率提升到了4000W。该系列产品集高平均功率、多重抗高反、优质光束质量、高电光转换效率于一体,可广泛应用于精细切割、金属焊接、表面处理、3D 打印与快速成型等多种场合。特别在金属厚板切割时,不仅切割速度快,而且板材切缝细、断面光亮,相比于市场上其他同类型激光器优势十分明显。



songyang@recilaser.com

展合号 Booth Number

E2546

浙江热刺激光技术有限公司 ZHEJIANG RECI LASER TECHNOLOGY CO.,LTD 高能束焊接设备 高亮度直接半导体激光器

产品简介

DAB 系列直接半导体激光器完全由热刺激光自主研发和生产。基于高可靠性单管的空间合束、偏振合束、波长合束、波导合束、光纤耦合及包层光模式剥离等技术,实现了高亮度、高功率半导体激光光纤耦合输出。高亮度直接半导体激光系统集成了光电控制输出,芯径 200 微米 NA0.22 光纤输出功率达 1400W。在薄板金属材料切割、手持焊接、3D 打印应用中比光纤激光器具有更高的性价比



songyang@recilaser.com

展台号 Booth Number

E2546

浙江热刺激光技术有限公司

ZHEJIANG RECI LASER TECHNOLOGY CO.,LTD

高能束焊接设备

小功率直接半导体激光器

产品简介

小功率 DAB 系列直接半导体激光器完全由热刺激光自主研发和生产。风冷 DAB 直接半导体激光系统集成了光电控制输出,芯径 200 微米 NA0.22 光纤输出功率达 100W,可应用于塑料焊接、锡焊、金属薄板焊接等。水冷 DAB 直接半导体激光器集成度高、体积小,可进一 步提高加工效率。



songyang@recilaser.com

展合号 Booth Number

W1109

TETA LTD

TETA LTD

高能束焊接设备

真空电子束焊机

产品简介

TETA 作为专业的电?束焊公司,可为?户提供标准型号的焊机,亦可按照客户的要求提供定制化设备,同时我们为客户提供设备的安装调试以及售后服务。公司拥有近百名经验丰富的专业技术?员,致?于电?枪、真空系统、电?传动和过程控制系统的开发和制造。公司已经通过了ISO9001: 2015 质量体系认证,已成功的为众多中国?户提供了电?束焊接设备,?户领域涉及航天、航空、兵器、核?业、汽?制造以及科研院所等各个?业。



展台号 Booth Number

W1109

TETA LTD

TETA LTD

高能束焊接设备

电子束 3D 打印设备

产品简介

TETA 作为专业的电?束焊公司,可生产多种型号的电子束 3D 打印设备,同时我们为客户提供设备的安装调试以及售后服务。公司拥有近百名经验丰富的专业技术?员,致?于电?枪、真空系统、电?传动和过程控制系统的开发和制造。公司已经通过了ISO9001: 2015 质量体系认证,已成功的为中国用户提供了 50 立方米真空室的大型电子束 3D 打印设备,?户领域涉及航天、航空、兵器、核?业、汽?制造以及科研院所等各个行业。


